

tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP<sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125µ OM4



## tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19 " 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/ MTP<sup>®</sup> und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

Das tSML HD Modul kann nur zusammen mit dem tSML HD Patchkabel eingesetzt werden.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP<sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125 $\mu$  OM4

## Technische Daten

Gehäuse	Edelstahl
Frontplatte	Edelstahl
Eingang	8 x MPO/MTP <sup>®</sup> Male Kupplungen (magenta) rückseitig
Ausgang	48 x LC Duplex Kupplungen (magenta) frontseitig
Maße	19", 0.5 HE, Tiefe: 10.5 cm (außen) / 20.5 cm (mittig)
Beschriftung	frontseitiger Siebdruck
	19" Befestigungsset beigelegt
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## tSML - LWL Module 19"/ 0.5HE gewinkelt

Gehäuse	Edelstahl
Frontplatte	Edelstahl
Abmessungen	19", 0.5 HE, Tiefe: 10.5 cm (außen) / 20.5 cm (mittig)

## LWL Adapter

Typ	LC Quad
Anwendung	Multimode OM4
Bauform	mit Flansch
Einbauform	SC Duplex
Farbe	Magenta
Material	Kunststoff
Hülse	Keramik
Klappe	--
Hersteller	tde

## LWL Adapter

Typ	MPO/MTP <sup>®</sup>
Anwendung	Multimode OM4
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ A, Key up/down
Farbe	Magenta
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

## tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP<sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125µ OM4

### LWL Steckverbinder

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Laserclaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP<sup>®</sup> Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.

#### Stecker

Stecker	MPO/MTP <sup>®</sup> Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (magenta)
Ferrule	12 Faser MM Elite <sup>®</sup> Ferrule, PPS
Tüllenfarbe	Schwarz
Hersteller	tde/US Conec

#### Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125µ OM4	MPO/MTP <sup>®</sup>	850 nm	≤ 0.12 dB	0.25 dB	35 dB

### LWL Steckverbinder

Stecker Typ	LC Unibody Simplex
Gehäuse	Kunststoff, Magenta
Ferrule	Keramik, Axial Gefedert
Ferrul-Bohrung	126 µ
Steckzyklen	1.000
Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Zugentlastung bis	100 N
Hersteller	tde

#### Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125µ OM4	LC	850 nm	≤ 0.07 dB	0.15 dB	35 dB

### LWL Faser

Typ	Draka OM4 50/125µm biegeoptimierte Multimode Faser (C32)
-----	--

Standards und Normen	IEC 60793-2-10 Kategorie A1a.3	ITU G.651.1	TIA/EIA-492 AAAD
	ISO/IEC 11801 Kategorie OM4	EN 60793-2-10 Kategorie A1a.3	ANSI/TIA/EIA-568.C
	ISO/IEC 24764	EN 50173-1 Kategorie OM4	IEEE 802.3

## tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP<sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125 $\mu$ OM4

### Dämpfung gemäß IEC 60793-1-40

Maximale Dämpfung des Kabels bei 850 nm	$\leq 3.0$ dB/km
Maximale Dämpfung des Kabels bei 1300 nm	$\leq 1.0$ dB/km
Maximale Dämpfung der Faser (nur Planungswert) bei 850 nm	$\leq 2.5$ dB/km
Maximale Dämpfung der Faser (nur Planungswert) bei 1300 nm	$\leq 0.8$ dB/km
Inhomogenität des OTDR-Schriebs für zwei beliebige 1000 Meter Längen	Max. 0.1 dB/km

### Bandbreite und Brechungsindex gemäß IEC 60793-1-41

OFL-Wert bei 850 nm	$\geq 3500$ MHz*km
OFL-Wert bei 1300 nm	$\geq 500$ MHz*km
Effektive Modale Bandbreite (EMB) Effektive Modale Bandbreite ist nachgewiesen durch Differential Mode Delay (DMD) Messung gemäß IEC 60793-1-49	$\geq 4700$ MHz*km
Gruppen-Brechungsindex bei 850 nm	1.482
Gruppen-Brechungsindex bei 1300 nm	1.477

### Fasereigenschaften gemäß IEC 60793-1

Attribute	Messmethode	Grenzwerte
Kerndurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	$50 \pm 2$ $\mu$ m
Manteldurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	$125.0 \pm 1.0$ $\mu$ m
Mantel-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	$\leq 0.7\%$
Kern-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	$\leq 5\%$
Kern-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-20	$\leq 1$ $\mu$ m
Primärcoating-Durchmesser - ungefärbt	IEC/EN 60793-1-21	$242 \pm 5$ $\mu$ m
Primärcoating-Durchmesser - gefärbt	IEC/EN 60793-1-21	$250 \pm 15$ $\mu$ m
Primärcoating-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-21	$\leq 5\%$
Primärcoating-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-21	$\leq 6$ $\mu$ m
Zugfest-Stärke	IEC/EN 60793-1-30	$\geq 0.7$ GPa ( $\approx 1\%$ )
Typische durchschnittliche Abziehkraft	IEC/EN 60793-1-32	1.7 N
Abziehkraft (Spitzenwert)	IEC/EN 60793-1-32	$1.3$ N $\leq F_{peak.strip} \leq 8.9$ N
Numerische Apertur	IEC/EN 60793-1-43	$0.200 \pm 0.015$

### Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TSML-MS48LCD/MPP09E	tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP <sup>®</sup> Male/48x LC APC Duplex 9/125 $\mu$ OS2

## tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP<sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125 $\mu$ OM4

Art.-Nr.	Beschreibung
TSML-MS48LCD/MPP09E	tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP <sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 9/125 $\mu$ OS2
TSML-MS48LCD/MPP50G3	tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP <sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125 $\mu$ OM3
TSML-MS48LCD/MPP50G4	tSML - HD LWL Modul 19"/0.5HE gewinkelt 8x MPO/MTP <sup>®</sup> Male/48x LC Duplex 50/125 $\mu$ OM4